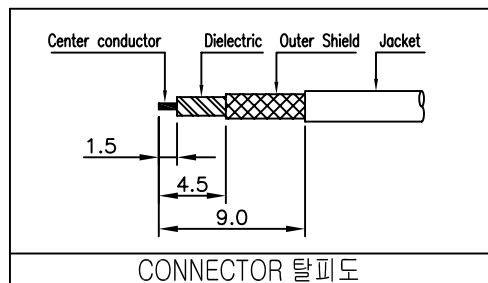
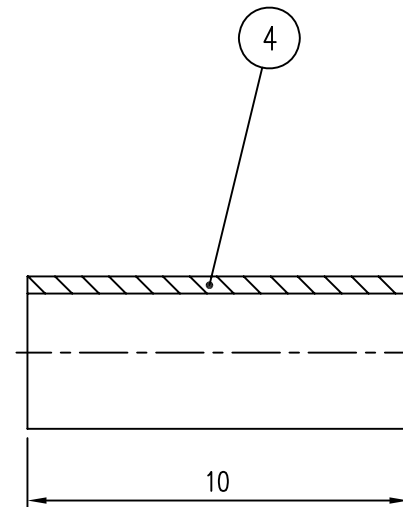
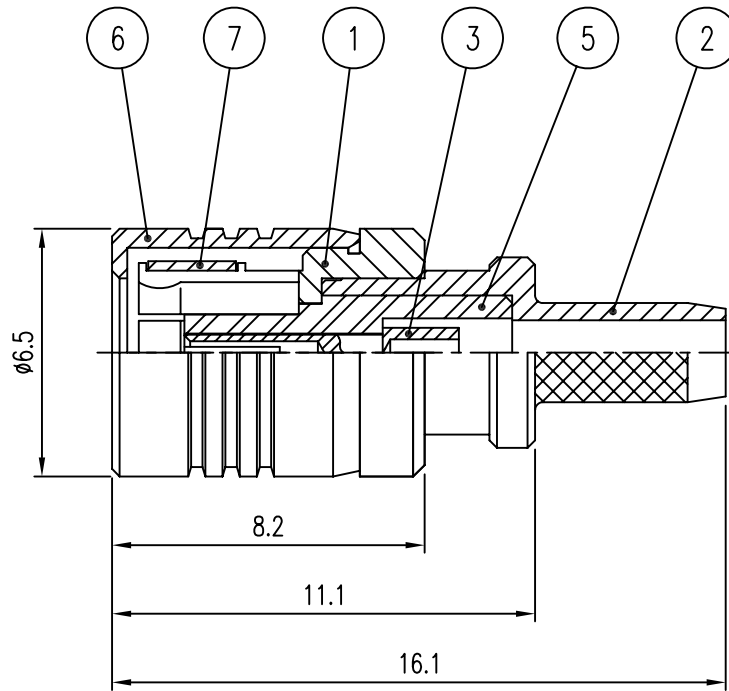


1										수 정 내 용				
ST										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)										IR	Initial Registration			1995. 11. 25.
ST(개선)										OR	(설번NO.201004-0025) 부적합 개선 BODY(DBD00482) 설번 으로 연관 변경	강동우	최영호	2010. 04. 26.



7	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001) DSR00004-5/2 (R3001)
6	COUPLING CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00021-5/1 (K3001)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00346-N/1 (H3001)
4	COVER	1	MBsBD	Nicle Plate	DFE00034-5/1 (F2002)
3	FERRULE	1	BeCu	Gold Plate	DCT00348-5/1 (E3001)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00482-5/2 (D3070) DBD00482-5/1 (D3070)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00433-5/1 (D3001)

대체가능재질	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	년월일	2010. 04. 26.		 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-947-8015 Fax : 82-32-947-8017 KJ COMTECH CO.,LTD. SMB-PC-316		
	승인	Y.H.CHOI				
	검도	I.C.KIM				
재질	재도	D.W.KANG		도명		
열처리	작성부서					
연 구 소						
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm	중량	A4	도번	CN00185-7/1
						K315-082-000